Elektronické prvky B2B34ELPA

zajišťuje



kanceláře blok A3 2.patro (nad studijním oddělením)

laboratoře suterén bloku B2 (pod katedrou fyziky)

www.micro.feld.cvut.cz

přednáší Pavel Hazdra

cvičí Vít Záhlava

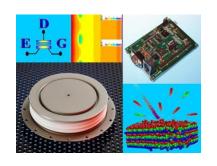
Tomáš Teplý

Jan Novák

Alexandr Laposa

Tomáš Martan

prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc.



vedoucí katedry Mikroelektroniky

vedoucí výzkumné skupiny
Polovodičová elektronika



A2B34ELPA Elektronické prvky

A8B34EOD Elektronické a optoelektronické prvky

B2M34NSV Návrh systémů VLSI B2M34VKE Výkonová elektronika

místnost: 228 blok A3 2.patro (nad studijním oddělením)

telefon: 224 352 052

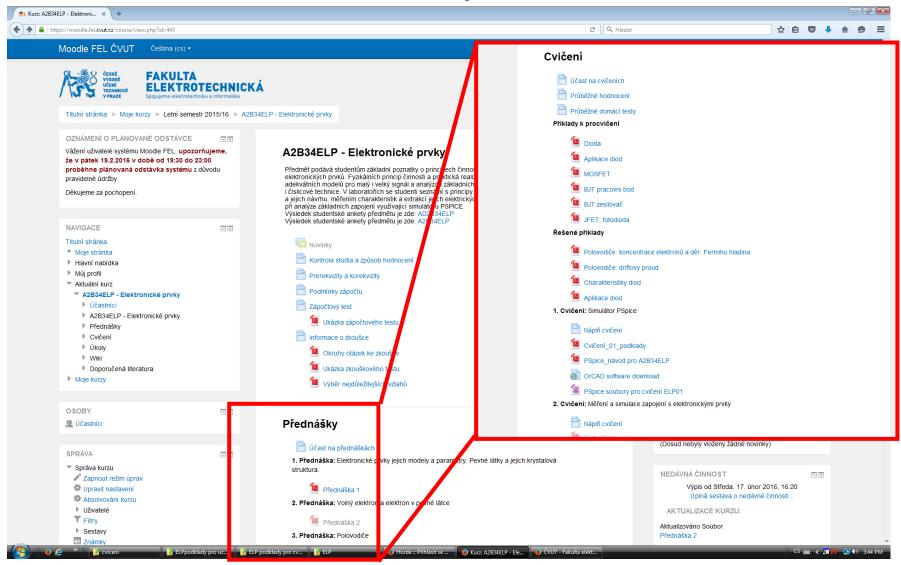
e-mail: hazdra@fel.cvut.cz

www: www.micro.feld.cvut.cz

konzultace: čtvrtek 14.30-16.30

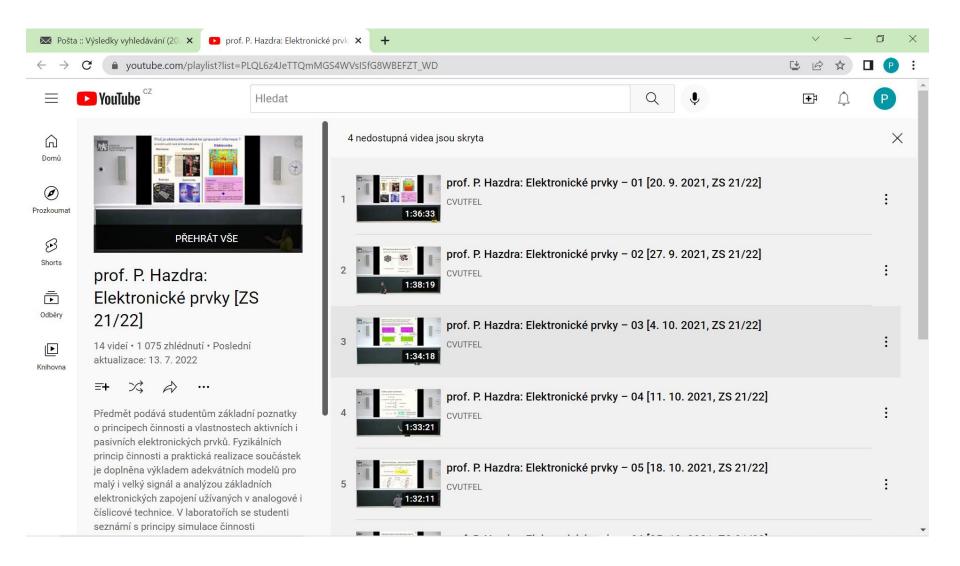
Dokumentace Moodle FEL

http://moodle.fel.cvut.cz



Záznamy přednášek ze ZS 2021/2022 na jsou umístěny na Youtube:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQL6z4JeTTQmMGS4WVsISfG8WBEFZT_WD



Literatura

J.Vobecký, V.Záhlava ELEKTRONIKA Grada 2015

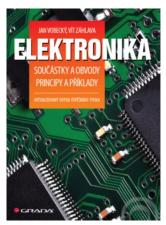
S.M. Sze, K.Ng.Kwok

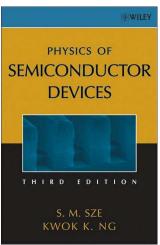
Physics of Semiconductor Devices Wiley-Interscience, New York 2006 e-kniha v ÚK ČVUT

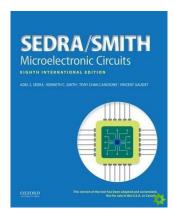
A.S.Sedra, K. C. Smith

Microelectronic Circuits Part 1

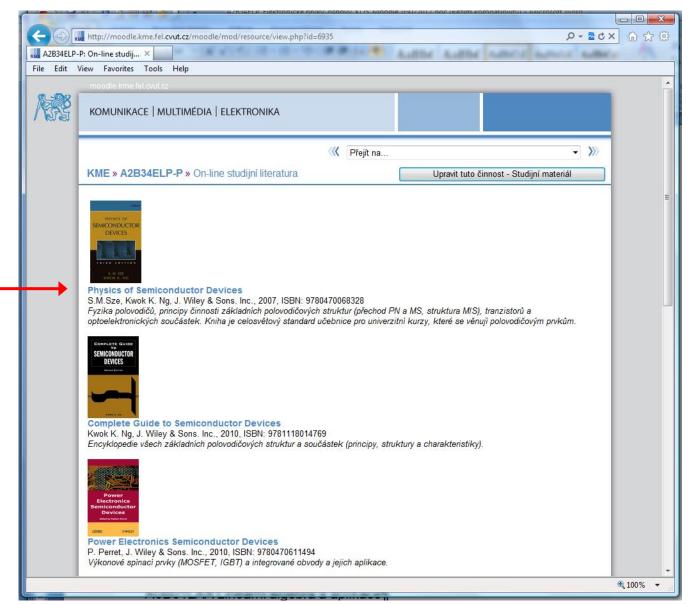
Oxford University Press, 2020







On-line literatura Moodle FEL



Volně dostupná z domény ČVUT či přes ÚK ČVUT

Přednášky

Týden	Obsah
1	Úvod. Pevné látky - krystalová struktura.
2	Polovodiče – základní pojmy.
3	Transport náboje v polovodičích.
4	Přechod PN.
5	Přechod MS. Diody (struktury, charakteristiky, modely, aplikace).
6	Státní svátek 28.10.
7	Struktura MIS. Tranzistor MOSFET (struktura a princip činnosti).
8	Tranzistor MOSFET (charakteristiky, modely, parametry).
9	Aplikace tranzistoru MOSFET, CMOS.
10	Bipolární tranzistor (princip činnosti, charakteristiky, modely).
11	Aplikace bipolárního tranzistoru.
12	Výkonové spínací prvky (tyristor, výkonový MOSFET, IGBT).
13	Optoelektronické prvky.
14	JFET, MESFET, HEMT. Paměti: SRAM, DRAM, tranzistor FAMOS.

Cvičení

laboratoř B2-s141j

suterén bloku B2 pod katedrou fyziky

Týden	Název/Obsah	Příklad	Simulace	Měření	Test
1	Základní pojmy a pasivní prvky	Α			
2	Měření a simulace el. prvků		Α	Α	
3	Základní vlastnosti polovodičů	Α	Α		
4	Přechod PN	Α	Α		
5	Charakteristiky diod	Α			Р
6	Státní svátek a děkanský den				
7	Aplikace diod	Α	Α	Α	
8	MOSFET – charakteristiky, prac. bod	Α	Α		D
9	MOSFET – aplikace: hradla	Α	Α	Α	
10	MOSFET – aplikace: zesilovač	Α	Α	Α	MOS
11	BJT – charakteristiky, prac. bod	Α	Α	Α	
12	BJT – aplikace: zesilovač zápočtový test	Α	Α	A	ZT
13	Výkonový MOSFET		Α	Α	BJT
14	Optoprvky/Zápočet/opravný test	Α		Α	ZT

Podmínky absolvování předmětu

Účast na cvičení

Všechna cvičení jsou povinná, neomluvená neúčast je možná maximálně na 2 cvičeních.

Na cvičení v 12. týdnu (zápočtový test) se neomluvená neúčast netoleruje => termín pro napsání testu propadá.

Získání zápočtu

Zápočet je udělen na základě:

- A) účasti na cvičeních
- B) absolvování průběžných testů (60 bodů a více)
- C) úspěšného absolvování zápočtového testu (45 bodů a více)

Průběžné testy

Sada 4 testů slouží k procvičení/ověření znalostí získaných během semestru a k přípravě studentů na zápočtový test

Harmonogram: 5.týden - polovodiče

8.týden - diody

10.týden - MOSFET

13.týden - BJT

Testy budou zadány a proběhnou v prostředí Moodle

Na zpracování testu bude 30 min

Test otevřen od pátku daného týdne (00:00) do čtvrtka (23:59) následujícího týdne.

Bodový rozsah hodnocení 4 x 30 = 120 bodů maximálně

Zápočtový test

Délka trvání 30 min maximální počet bodů 90

Pouze 1 možnost opravy

Regulérní zápočtový test (12.týden)

Opravný zápočtový test (14.týden)

Ukázka zápočtového testu

A2B34ELP ELEKTRONICKÉ PRVKY – ZÁPOČTOVÝ TEST

Příklad č.1

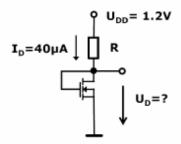
Hodnocení (body)

Jméno,příjmení :Dne :

Max. 5

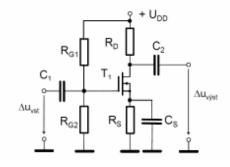
Navrhněte hodnotu odporu R tak, aby I_D = 40 μ A při U_{DD} =1.2V. Určete hodnotu napětí U_D . Parametry tranzistoru NMOS jsou: U_T =0.3V, kn'= μ_D C_{ox}= 200 μ A/V², L= 0.8 μ m, W = 4 μ m. Zanedbejte vliv modulace kanálu (λ =0).

Hodnocení



Příklad č.2 Hodnocení Max. 5

Nakreslete náhradní lineární obvod pro změny obvodových veličin obvodu na obrázku. Vypočtěte hodnotu vstupního odporu $R_{VSt} = \Delta u_{VSt} / \Delta i_{VSt}$ pro kmitočet f = 1kHz, je-li dáno : $C_1 = 10$ μF, $C_2 = 100$ μF, $C_3 = 4.7$ mF, $R_{G1} = 400$ kΩ, $R_{G2} = 100$ kΩ, $R_{G2} = 100$ kΩ, $R_{G3} = 200$ Ω, $R_{G3} = 100$ kΩ, R_{G3}



Zkouška

Délka trvání písemného testu: 120 minut

Doporučené pomůcky: propisovací tužka, obyčejná tužka, čistý papír, guma, pravítko, kalkulačka se zanedbatelně malou pamětí, seznam vzorců.

Zakázané pomůcky: sešity, skripta, knihy, mobilní telefon, počítač apod.

Hodnocení:

Maximální možný počet bodů, který lze získat je 100. Hodnocení jednotlivých dílčích úloh je předem známo a je u jednotlivých otázek na formuláři uvedeno.

Hodnocení A-E získá student pokud dosáhl odpovídajícího počtu bodů a úspěšně vyřešil alespoň 75% úloh označených písmenem "Z".

Klasifikace:

0 - 49 bodů	F	nedostatečně
50 - 59 bodů	E	dostatečně
60 - 69 bodů	D	uspokojivě
70 - 79 bodů	С	dobře
80 - 89 bodů	В	velmi dobře
90 - 100 bodů	Α	výborně

B2B34ELPA Přednáška 1

1.1 Elektronika, elektronický systém

Lineární pasivní a aktivní elektronické prvky (neřízené a řízené zdroje, rezistory, kapacitory a induktory) a jejich reálné ekvivalenty

- 1.2 Elektronické prvky a způsoby jejich reprezentace
- 1.3 Vedení proudu, klasifikace pevných látek
- 1.4 Krystalová struktura

Krystalová mříž, Millerovy indexy a jejich určení, diamantová struktura, defekty

1.1 Elektronika

Co je to elektronika?

Elektronika je odvětví vědy a techniky, která se zabývá využitím řízeného pohybu elektronů různými médii a vakuem. Cílem je především přenos a zpracování informace a řízení rozličných zařízení.

Obor: Electronic Engineering

Elektrotechnika se zabývá výrobou, distribucí, ovládáním a využitím elektrické energie.

Obor: Electrical Engineering

Oba obory se v současnosti prolínají:

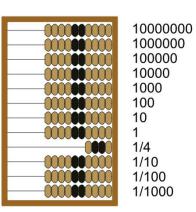


Mezinárodní nezisková profesní organizace usilující o vzestup technologií souvisejících s elektronikou a elektrotechnikou (energetika, elektroniku, komunikace, výpočetní technika). Má 360 000 členů ve 175 zemích. Vydává desítky různých špičkových vědeckých časopisů v oboru, technické standardy, apod.

Proč je elektronika vhodná ke zpracování informace?

Je možné využít různé technické alternativy:

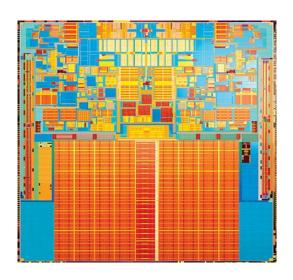
Mechanika



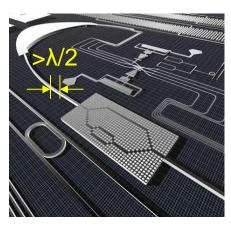
Hydraulika



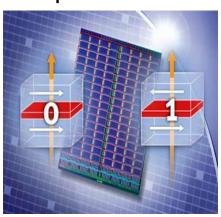
Elektronika



Fotonika



Spintronika



Elektron

hmotnost m_e = 9.109×10⁻³¹ kg náboj $e = 1.602 \times 10^{-19}$ C "poloměr" $r_0 = 2.818 \times 10^{-15}$ m počet volných elektronů v 1 cm³ kovu ~ 10²³

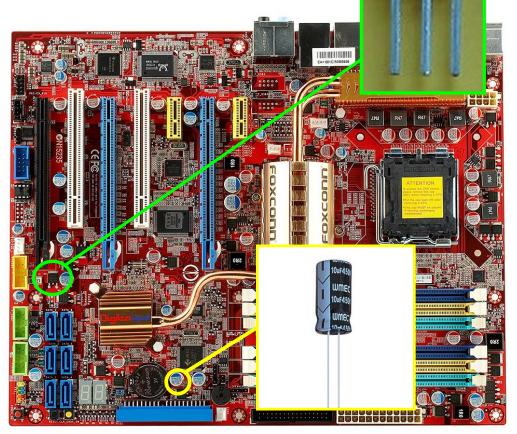


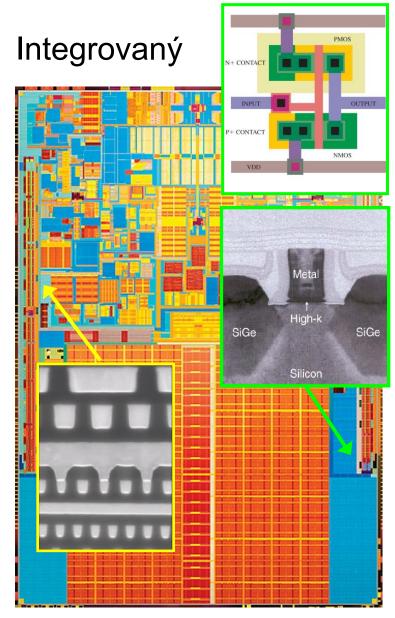
snadno lze ovládat, energetická nenáročnost manipulace, malé rozměry, možnost vysoké hustoty integrace

1.1 Elektronický systém

je vhodné uspořádání různých elektronických prvků schopných vykonávat zadanou funkci (detekovat a zesilovat signál, provádět numerické operace či předem definované příkazy, apod.

Diskrétní

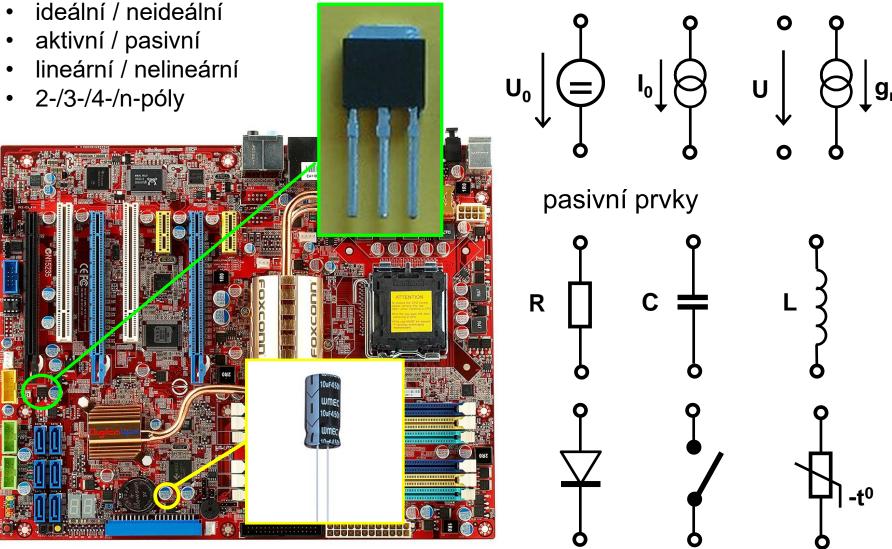




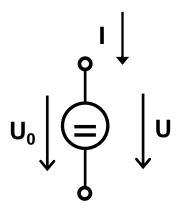
1.1 Elektronický systém a jeho komponenty

Elektronické prvky mají různou funkci: zdroje napětí/proudu, řízení toku náboje, jeho akumulace, konverze energie, apod.

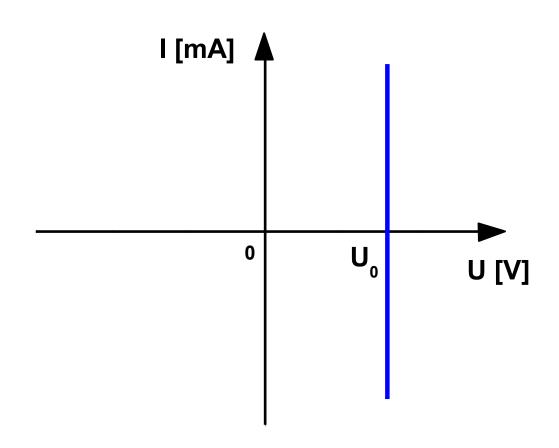
aktivní prvky



Ideální zdroj napětí

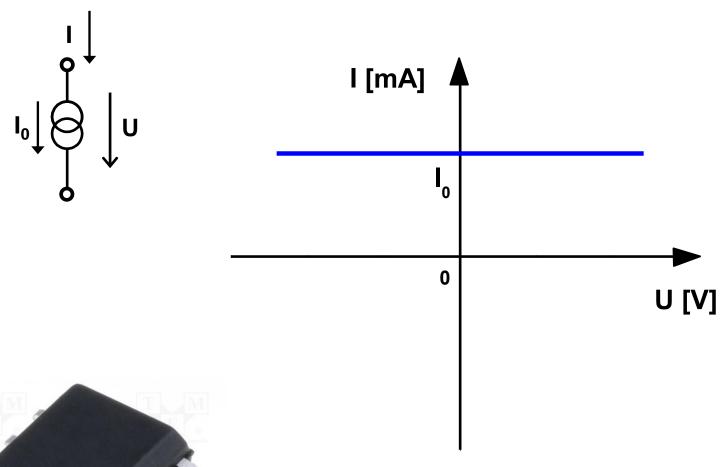






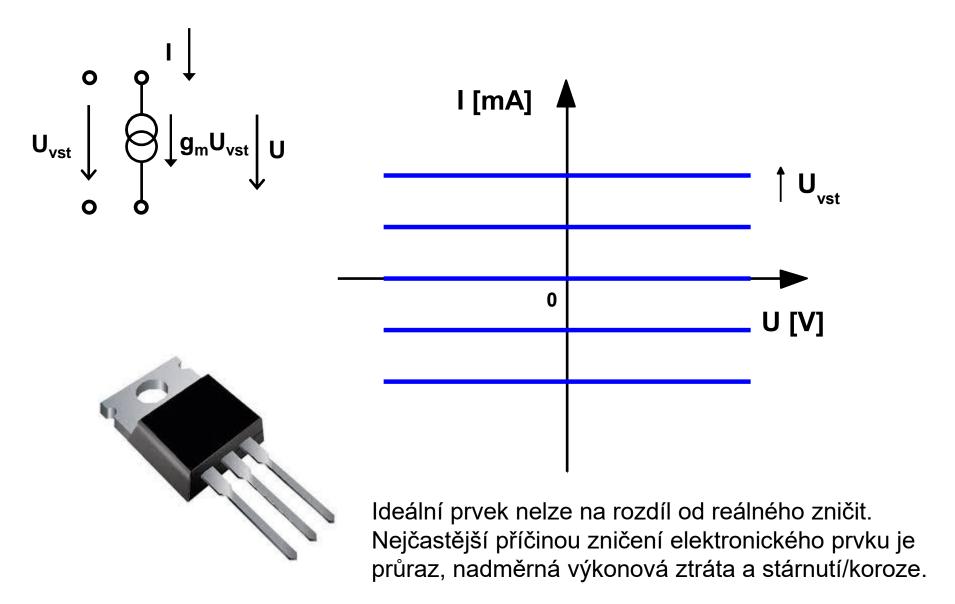
álný elektronický prvek (a jeho vlastnosti) může být rezentován různými způsoby: voltampérovou (I-V) arakteristikou, schematickou značkou, parametry, delem (elektrickým, mechanickým, tepelným), apod.

Ideální zdroj proudu

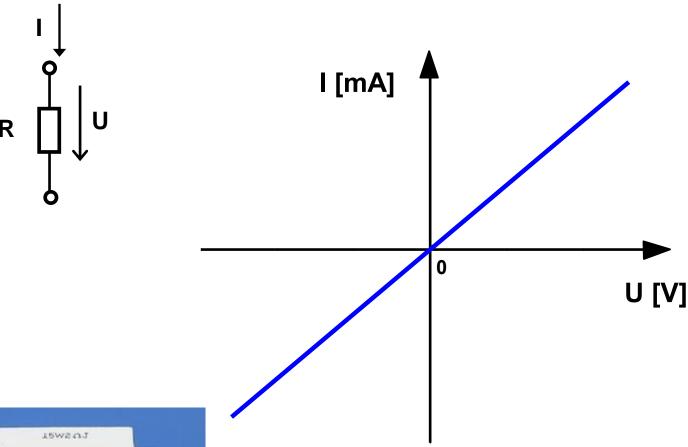


Vlastnosti ideálního a reálného elektronického prvku mohou být velmi odlišné (reálný prvek se většinou chová ideálně pouze v omezeném rozsahu veličin (proudu, napětí, teploty)

Ideální zdroj proudu řízený napětím



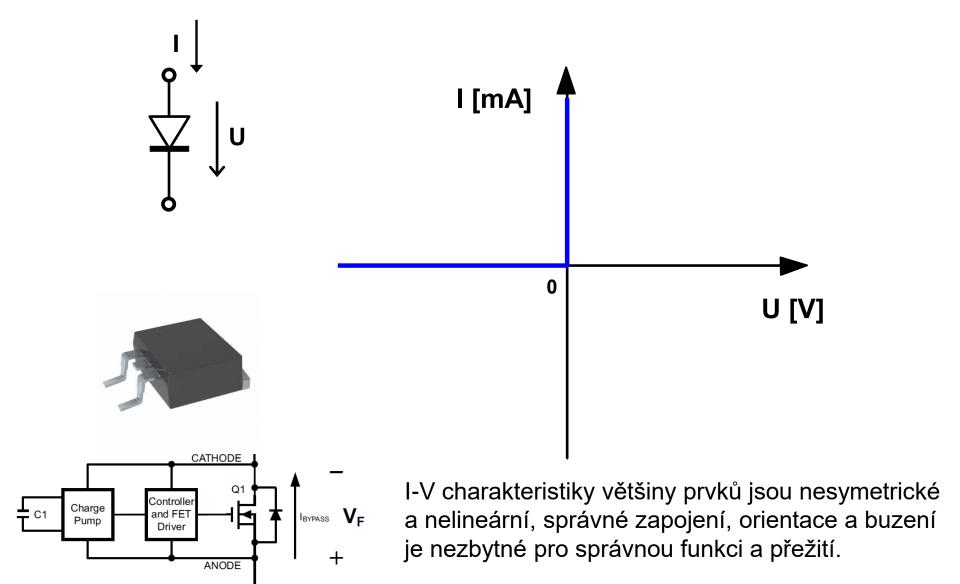
Rezistor



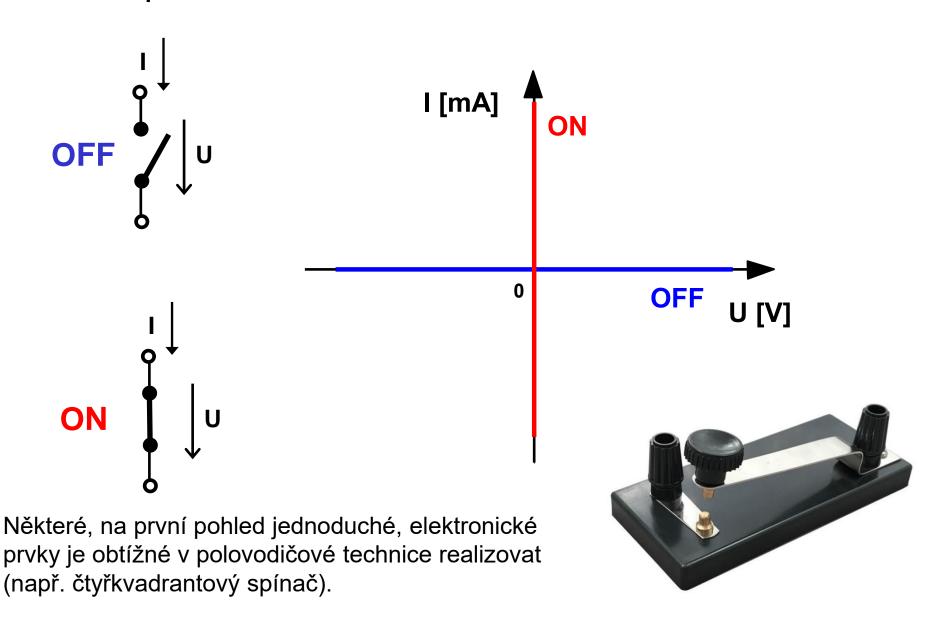


I-V charakteristiky některých prvků jsou symetrické, tzn. u dvojpólu nezáleží na tom, jak ho zapojíme.

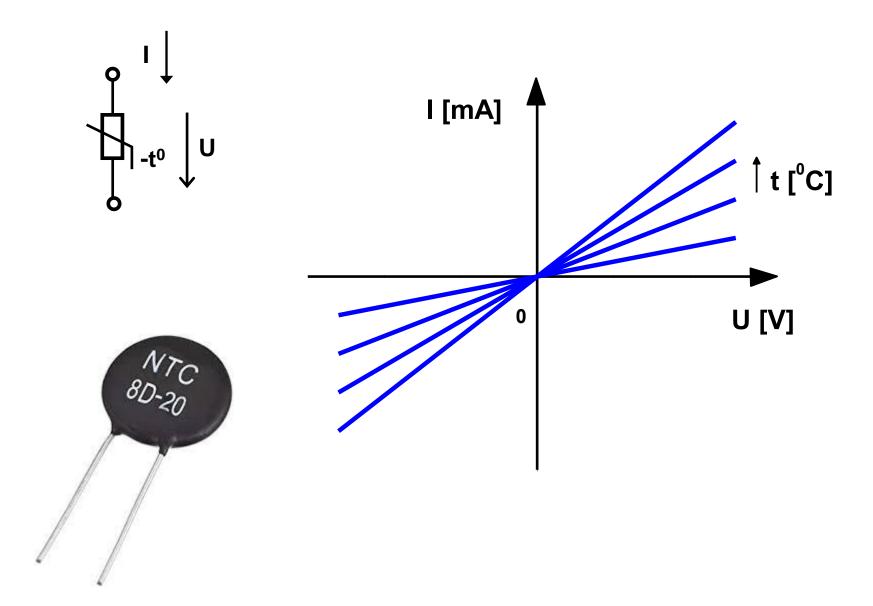
Ideální dioda



Ideální spínač



Teplotou řízený odpor (termistor NTC)



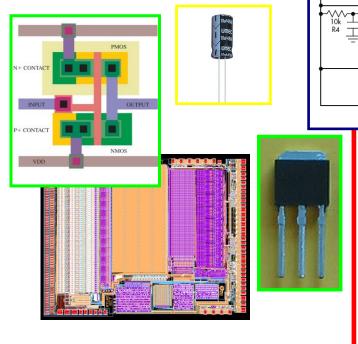
10 MHz: REF

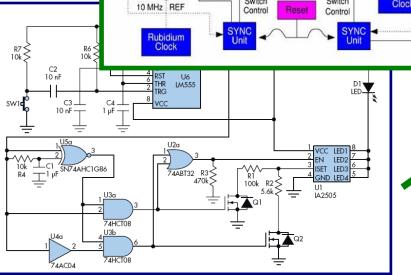
Trigger

1.2 Elektronické prvky

tvoří základ (hierarchicky nejnižší úroveň) elektronického systému

fyzická realizace





Switch

Switch

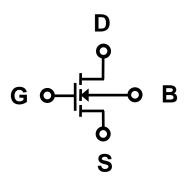
obvodové schéma

SP8T

Switch

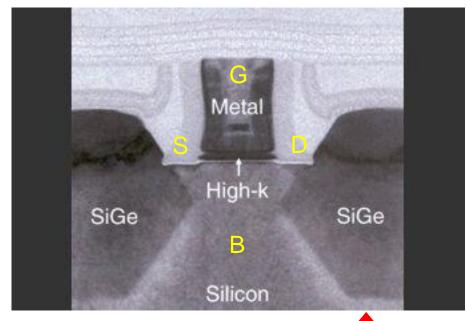
Pro přechod do vyšších úrovní (obvodové, systémové) užíváme různé způsoby popisu.

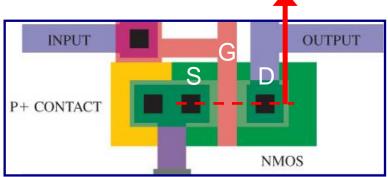
Fyzická struktura



MOSFET tranzistor řízený polem využívající strukturu kovizolant-polovodič

Princip činnosti elektrostatická indukce

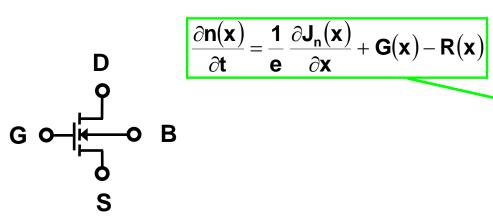




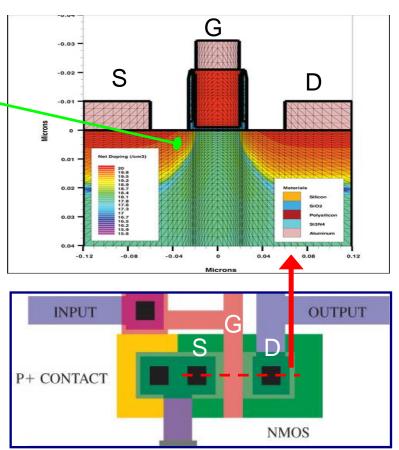
Tranzistor v této reprezentaci je fyzická 3D struktura využívající vhodnou morfologii různých materiálových vrstev k aplikaci daného fyzikálního jevu

Užití reálná funkce, ekonomický zisk

Fyzikální model

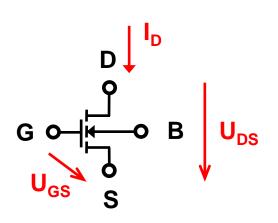


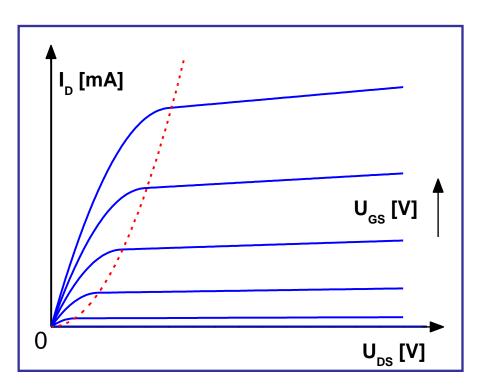
Tranzistor v této reprezentaci je virtuální 3D struktura popsaná vhodnými modely, která je určena k simulaci probíhajících fyzikálních procesů, zejména analýze vnitřního rozložení elektrického pole a proudových hustot



Užití virtuální realizace, analýza činnosti, simulace elektrických charakteristik

V-A Charakteristika

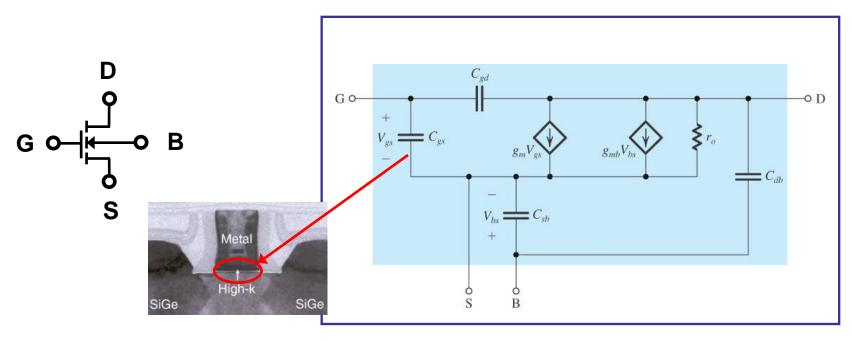




Tranzistor je v této reprezentaci abstrahován jako 4-pól jehož elektrické vlastnosti jsou popsány vzájemnými vztahy mezi proudy a napětími na jeho svorkách. Ty mohou být popsány analytickými vztahy nebo grafickým předpisem. Vztahy většinou závisí na více proměnných, jsou nelineární a odráží reálné chování struktury.

Užití analýza a charakterizace elektrických vlastností prvku zejména při jeho zapojení v obvodu

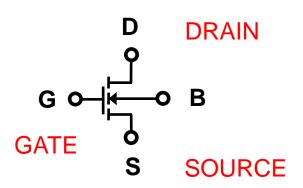
Obvodový model



Tranzistor je v této fázi reprezentován náhradním zapojením složeným z ideálních obvodových prvků. Prvky mohou být pouze lineární nebo i nelineární. Model může aproximovat celou charakteristiku nebo jen její část. Součástí modelu jsou jeho parametry. Většina obvodových prvků má svůj reálný ekvivalent ve fyzické struktuře.

Užití obvodová analýza, simulace

Simulační model



```
M1 DRAIN GATE SOURCE NMOS0P5/ELP

* NMOS in model 0.5um CMOS Technology
.model NMOS0P5/ELP NMOS (Level=1
+ VTO=2
+ L=2E-06
+ W=9.2E-03
+ UO=460
+ LAMBDA=0.001
+ KP=2.0E-03
)
```

Tranzistor reprezentován textem, který mimo přiřazení vývodů obsahuje odkaz na použitý obvodový model a jeho parametry.

Užití simulace v simulátoru, přechod do vyšší úrovně abstrakce

1.3 Vedení proudu

Transport elektrického náboje je nejdůležitější atribut elektronických prvků.

ve vakuu

je podmíněno generací nositelů náboje (elektronů) na elektrodách (termoemise), elektrony se pohybují přímočaře s vysokým zrychlením

v plynné fázi

tj. výboj, je podmíněn ionizací molekul (rozštěpení na elektron a kation), výboj může být nesamostatný (působení ionizátoru) nebo samostatný (nárazová ionizace)

kapalné fázi

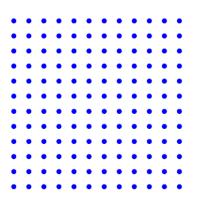
je podmíněno přítomností kladně a záporně nabitých iontů (kationty – anionty) vzniklých elektrolytickou disociací kyselin, zásad nebo solí; proud je pak tvořen uspořádaným pohybem iontů k elektrodám

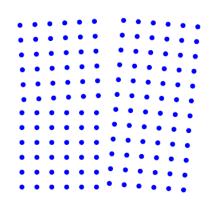
pevné fázi

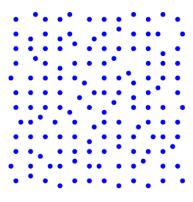
je podmíněno existencí VOLNÝCH valenčních elektronů, které se pohybují vlivem unášivého elektrického pole (drift) či koncentračního gradientu (difúze); při tomto pohybu dochází k srážkám (rozptylu) s atomy a poruchami materiálu. Transportní vlastnosti materiálů tedy závisí na kvalitě matriálu, krystalografické orientaci (směru pohybu), množství poruch, teplotě, atd.

1.3 Klasifikace pevných látek rozdělení dle struktury

Struktura látky a její orientace určuje nejenom mechanické, ale i elektrické, chemické i jiné vlastnosti !







monokrystalické

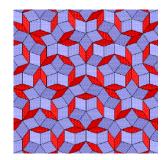
periodické uspořádání

polykrystalické

periodické uspořádání pouze v omezené oblasti

amorfní

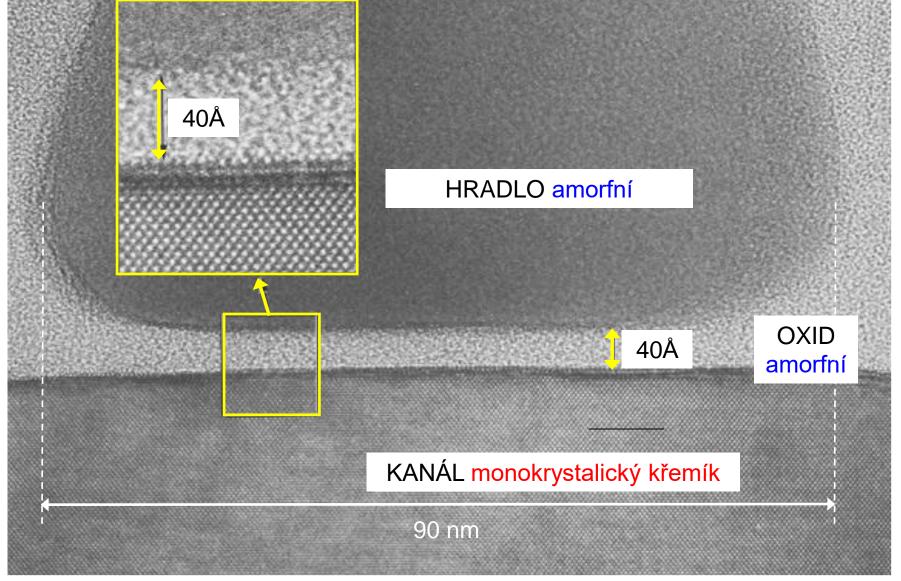
bez uspořádání



kvazikrystalické

nejsou periodické, ani náhodně uspořádané

Řez hradlem/kanálem 90 nm MOSFETu – struktura jednotlivých vrstev



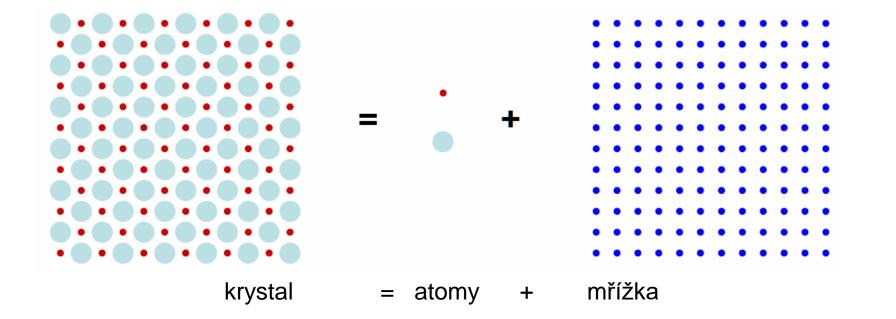
1.4 Krystalová mříž základní pojmy

Ideální krystal

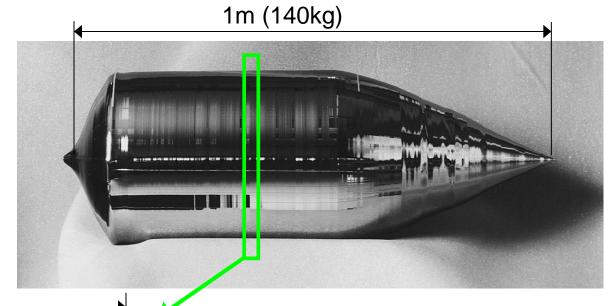
- je nekonečný a jeho struktura je zcela pravidelná
- je charakterizován trojrozměrnou translační periodicitou,
 tj. pravidelným opakováním základního motivu jedním nebo více atomy ve třech rozměrech.

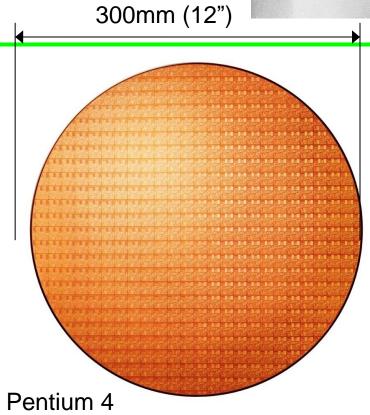
Mříž

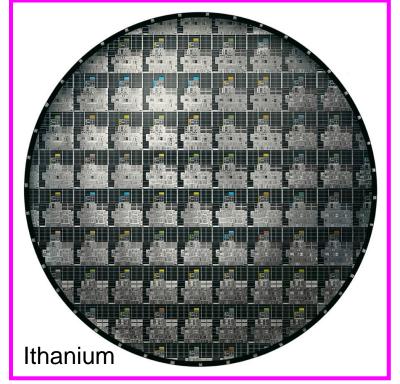
 je geometrické místo bodů, které mají stejné a stejně orientované okolí



Monokrystal křemíku







1.4 Krystalová mříž základní pojmy

Mřížka vyznačující se translační symetrií může být reprezentována trojicí vektorů a_1 , a_2 , a_3 zvolených tak, že libovolnému mřížovému bodu odpovídá vektor

$$\mathbf{r} = m_1 \mathbf{a}_1 + m_2 \mathbf{a}_2 + m_3 \mathbf{a}_3$$

kde m₁, m₂ a m₃ jsou celá čísla.

Elementární buňka

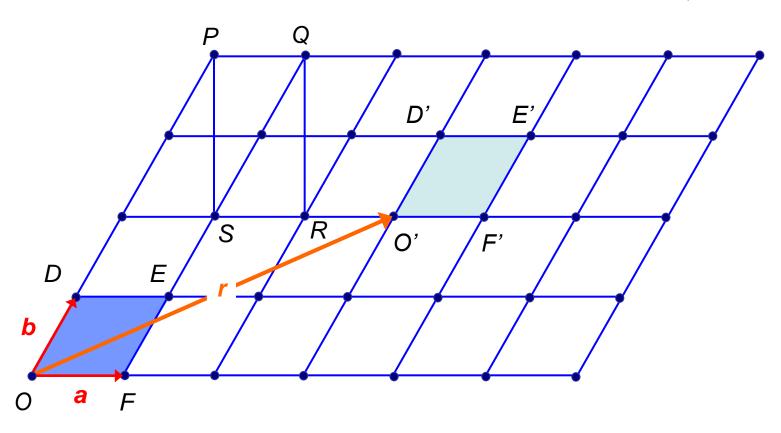
rovnoběžnostěn vymezený elementárními vektory, který je reprezentativní pro danou mříž a lze jej regulárně opakovat uvnitř krystalu. Nejvhodnější volba je taková, kdy vektory jsou krátké, pokud možno na sebe kolmé a vyjadřují symetrii mřížky.

Primitivní buňka

nejmenší elementární buňka, jejíž opakováním lze vytvořit mřížku (obsahuje 1 mřížkový bod)

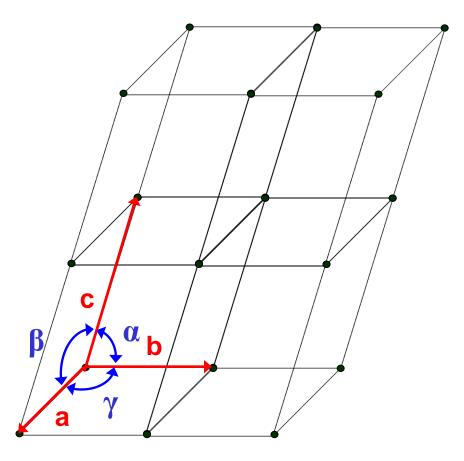
1.4 Krystalová mříž

Plošně centrovaná elementární buňka PQRS



Dvourozměrná krystalová mřížka s ukázkou translace primitivní buňky ODEF o r = 3a + 2b.

1.4 Trojrozměrná mříž

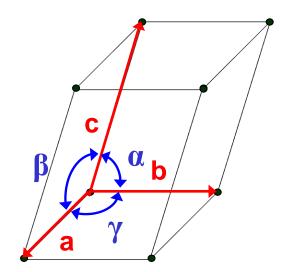


Elementární buňka je charakterizována **elementárními vektory** tvořícími krystalografické osy **a**, **b**, **c**.

Délky hran základní buňky, tj. délky krystalografických os (a,b,c) a úhly mezi nimi (α, β, γ) vytvářejí soubor mřížových parametrů.

1.4 Krystalografické soustavy

Slouží ke klasifikaci krystalických látek. Na jejich symetrii závisí fyzikální vlastnosti materiálu.



Soustava

krychlová (kubická)

čtverečná (tetragonální)

kosočtverečná (ortorombická)

trigonální/klencová (romboedrická)

šesterečná (hexagonální)

jednoklonná (monoklinická)

trojklonná (triklinická)

Mřížové parametry

$$a = b = c$$
 $\alpha = \beta = \gamma = 90^{\circ}$

$$a = b \neq c$$
 $\alpha = \beta = \gamma = 90^{\circ}$

$$a \neq b \neq c$$
 $\alpha = \beta = \gamma = 90^{\circ}$

$$a = b = c$$
 $\alpha = \beta = \gamma \neq 90^{\circ}$

$$a = b \neq c$$
 $\alpha = \beta = 90^{\circ} \gamma = 120^{\circ}$

$$a \neq b \neq c$$
 $\alpha = \gamma \neq \beta$

$$a \neq b \neq c$$
 $\alpha \neq \beta \neq \gamma$

1.4 Neprimitivní elementární buňky

Primitivní buňka (P) – rovnoběžnostěn obsahuje pouze jediný atom (v kubické soustavě je osm atomů v buňce sdíleno osmi sousedními buňkami 8 x 1/8 = 1)

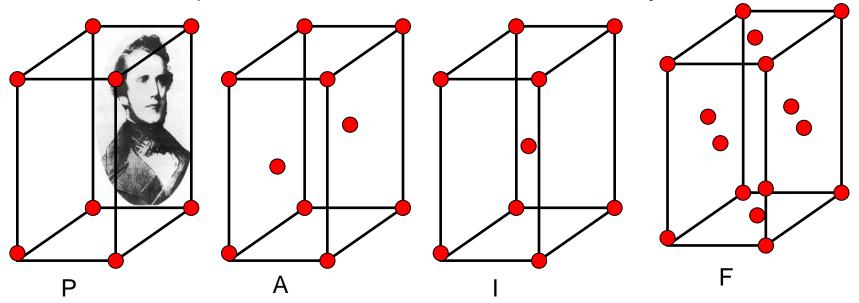
Neprimitivní elementární buňky

Stranově centrovaná (A, B nebo C)

Prostorově centrovaná (I)

Plošně centrovaná (F)

V kombinaci se 7 primitivními buňkami vznikne 14 Bravaisových mřížek

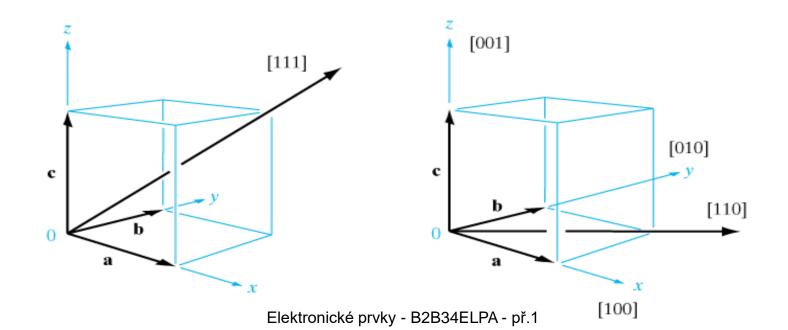


1.4 Krystalografické směry

se popisují symbolem **[uvw]**, kde u, v, w jsou nesoudělná celá čísla odpovídající složkám vektoru mířícího z počátku do mřížkového bodu

[uvw] – krystalografický směr
<uvw> - symetricky ekvivalentní sada směrů

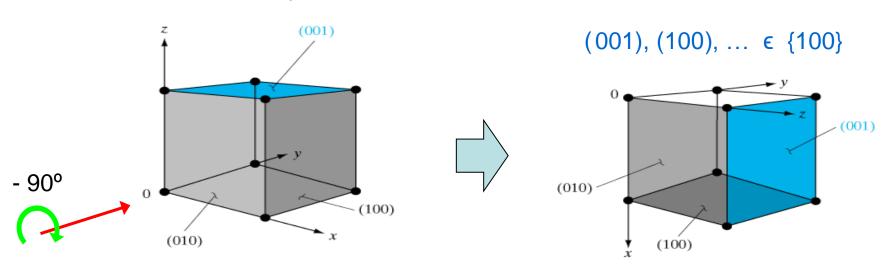
Průměty vektoru do jednotlivých os soustavy (celistvé násobky rozměrů elementární buňky a,b,c) se upraví společným dělitelem tak, aby byla co nejmenší, čísla se zapíší do hranatých závorek [uvw]; záporná čísla se označí znaménkem mínus umístěným nad číslem, např. [111], [100]



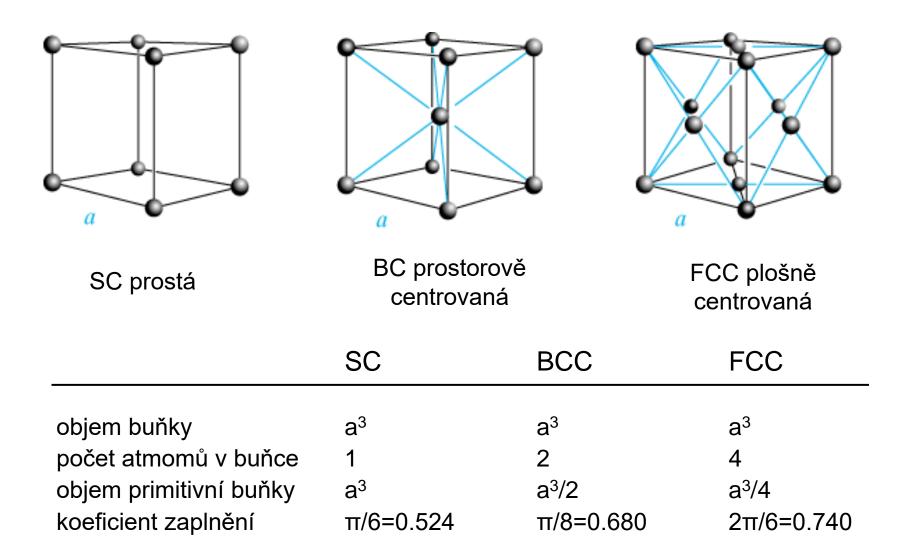
1.4 Krystalografické roviny

se popisují Millerovy indexy (hkl)

- (hkl) Millerovy indexy krystalografické roviny
- {hkl} skupina symetricky ekvivalentních rovin
- úseky, které vytíná vybraná rovina na jednotlivých osách vyjádříme pomocí mřížkových parametrů a, b, c (pro roviny rovnoběžné s některou z os je takový úsek roven ∞),
- 2. vyjádří se převrácené hodnoty těchto úseků (pro rovnoběžné roviny je to 0),
- 3. tato tři čísla převedeme na nejmenšího společného jmenovatele,
- 4. čitatele zapíšeme jako Millerovy indexy dané roviny (h k l), případné mínus se zapíše nad daný index

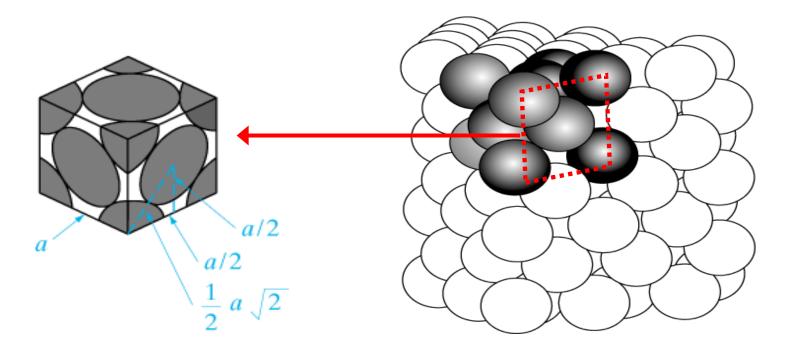


1.4 Typy kubických mříží



1.4 FCC kubická plošně centrovaná mříž

zaplnění buňky – každý atom je reprezentován tuhou koulí

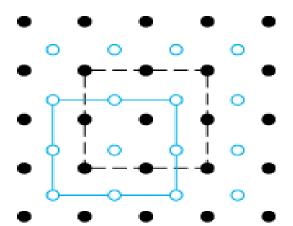


a mřížková konstanta

vzdálenost dvou atomů $\frac{1}{2}$ a $\sqrt{2}$ poloměr atomu $\frac{1}{4}$ a $\sqrt{2}$

1.4 Krystalová struktura Si, Ge, GaAs

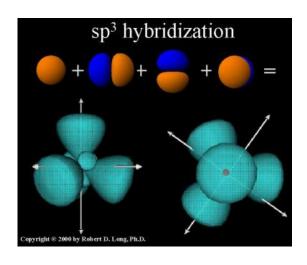
- Si, Ge, diamant krystalují v tzv. diamantové mřížce
- struktura mříže je dána kovalentní vazbou orbity hybridizace sp³
- diamantovou mříž tvoří 2 FCC mřížky posunuté o ¼ tělesové úhlopříčky
- diamantová mříž má 8 atomů na jednotkovou buňku
- každý atom má 4 nejbližší sousedy (ve vrcholech pravidelného 4 stěnu)
- sfaleritová mřížka GaAs
- obdoba diamantové, každou FCC však tvoří jiné atomy
- jednotková buňka obsahuje 4 atomy Ga a 4 atomy As
- ke kovalentní vazbě se uplatňuje i vazba iontová (jiná elektronegativita Ga a As)



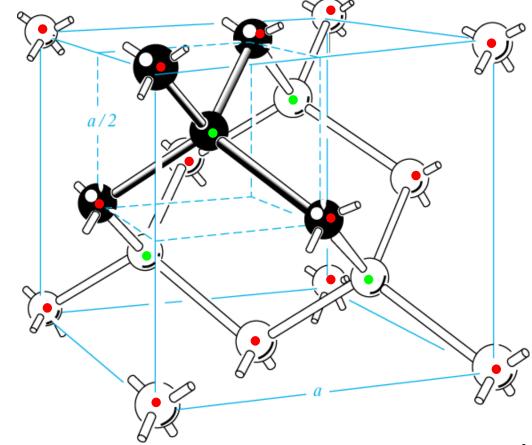
pohled shora ve směru <100> na mřížku GaAs

1.4 Diamantová mřížka – křemík

Krystalická struktura křemíku (diamantu) je dána tvarem orbitu valenčních elektronů sp³ hybridizace.



sp³ hybridizace koordinační číslo 4 4 kovalentní vazby koeficient zaplnění 34 %



a = 0.54309 nm = 5.4309 Å mřížková konstanta křemíku

Reálný krystal - poruchy

V reálném krystalu existují poruchy, které významně ovlivňují elektrické i mechanické vlastnosti materiálu.

Bodové **OD**

Intrinzické (vlastní)

Vakance a Intersticiál b Extrinzické (nečistoty)

Substituční atom nečistoty c Intersticiální atom nečistoty d

Čárové 1D

Dislokace hranová e Dislokace šroubová

Plošné 2D

Dvojče Rozhraní zrn

Objemové 3D

Precipitáty Dutiny f

